

Go to Doc# Previous Doc Next Doc First Hit

Generate Collection

· L6: Entry 41 of 48

File: DWPI

Apr 18, 1989

DERWENT-ACC-NO: 1989-156654

DERWENT-WEEK: 198921

COPYRIGHT 2004 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Mould estimation appts. for injection moulding machines - includes temp.

detection means and time ave. temp. calculation means

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE CODE SUMITOMO HEAVY IND LTD SUMH

PRIORITY-DATA: 1987JP-0256288 (October 13, 1987)

Search Selected Search ALL

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE **PAGES** MAIN-IPC

April 18, 1989 016 JP 01099826 A

January 8, 1992 000 JP 92000816 B

APPLICATION-DATA:

APPL-NO DESCRIPTOR PUB-NO APPL-DATE

JP 01099826A October 13, 1987 1987JP-0256288 JP 92000816B October 13, 1987 1987JP-0256288

INT-CL (IPC): B29C 45/78

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 01099826A

BASIC-ABSTRACT:

Appts. comprises a temp. detection means to detect an observed value of a mould temp. or melted resin temp. and a time average temp. calculation means to calculate a time average temp. of the mould for each injection moulding cycle. The mould temp. controller, having a heating medium temp. control means to control temps. of heating medium to heat the mould, is equipped with the mouldtemp. estimation appts. and a command value calculation means to calculate a command value for a heating medium temp. control means to control a temp. of the heating medium so that a muold temp. of the next moulding cycle is equal to the target value of the mould temp. from the time ave. temp. and the target mould temp..

USE/ADVANTAGE - To control a temp. of a heating medium of which response speeds are slow.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: MOULD ESTIMATE APPARATUS INJECTION MOULD MACHINE TEMPERATURE DETECT TIME TEMPERATURE CALCULATE

DERWENT-CLASS: A32

CPI-CODES: A09-D01; A11-A02; A11-B12C;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS: Key Serials: 0229 3233 2361 2363 2510

Multipunch Codes: 014 03- 371 377 437 461 504 56&

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1989-069552

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-99826

@Int_Cl_1

·識別記号 庁内整理番号

匈公開 平成1年(1989)4月18日

B 29 C 45/78 45/26 7258-4F 6949-4F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全16頁)

49発明の名称

射出成形機の金型温度推定装置と金型温度制御装置

②特 願 昭62-256288

②出 頭 昭62(1987)10月13日

特許法第30条第1項適用 昭和62年10月1日~3日 計測自動制御学会、日本機械学会、日本自動制 御協会主催の「第30回自動制御連合講演会」において文書をもつて発表

砂発明者 谷村

正喜

東京都田無市谷戸町2丁目4番15号 住友重機械工業株式

会社システム研究所内

⑪出 願 人 住友重機械工業株式会

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

社

砂復代理人 弁理士 芦田 坦 外2名

明 桕 鸖

1. 発明の名称

射出成形版の金型温度推定装置と 金型温度制御装置

2. 特許請求の範囲

1. 射出成形機の金型温度を、次回の射出成形サイクルに適した金型温度に設定するための射出成形機の金型温度推定装置において、射出成形機の金型温度と溶融樹脂温度との少なくともどちらか一方の実測値を検出する温度検出手段と、前記実測値から、予め定められた演算式に基づいて、射出成形サイクル毎の金型の時間平均温度を積度する引出成形機の金型温度推定装置。

2. 特許 請求の範囲第 1 項記載の射出成形機の金型温度推定装置において、前記演算式は、射出成形サイクル時間をサンプル周期とする離散時間系における状態空間表現を用いることを特徴とする

射出成形機の金型温度推定装置。

4. 特許請求の範囲第3項記載の金型温度制御装置において、前記演算式は、射出成形サイクル時間をサンプル周期とする離散時間系における状態空間表現を用いることを特徴とする金型温度制御

装置.

5. 特許請求の範囲第4項記載の金型温度制御装置において、前記時間平均温度演算手段及び指介值演算手段は、適応観測器を以て実現されることを特徴とする金型温度制御装置。

6. 特許請求の範囲第5項記数の金型温度制御装置において、前記速応観測器は、射出成形サイクル終了後に、前記実測値から予め定められた預算式に基づいて演算された射出成形サイクル毎の金型の時間平均温度と当該射出成形サイクルにおいて実測した金型時間平均温度とを比較して、前記演算のパラメータを、前記実測した金型時間平均温度に対応するように補正することを特徴とする金型温度制御装置。

7. 特許請求の範囲第5項記載の金型温度制御装置において、前記適応観測器は、射出成形サイクル終了後に、前記演算された金型時間平均温度と当該射出成形サイクルにおいて実測した金型時間平均温度との偏差に基づいて、前記熱媒体温度制御手段に与えられる指令値のためのフィードバッ

[で]よりも高い。このため、溶融樹脂の射出毎に、成形用金型の温度は上昇し、変動する。

しかしながら、従来は係る金型温度の変動を抑制するために、金型の温度を調節する冷却水等の熱媒体の供給装置を、金型が所定の目標温度に安定するまで、オペレータが試行錯誤的に操作していた。

[発明が解決しようとする問題点]

このように、従来の技術では、金型温度の変動を推定することなく、オペレータの試行鉛誤に頼っていることから、製品歩留りが低いのが現状である。

しかも、係る金型温度の変動を単に外乱として 扱う一般的な自動制御では、精度及く金型の温度 を制御することが困難である。

また、現実には、応答速度が非常に遅い冷却水等を熱媒体に用いて、金型の温度の調整操作を行っているため、金型等の実際の温度に一々対応させた実時間毎の制御では、却って、安定性の悪い制御を行ってしまうという問題もあった。

ク 量を、 的記指令 値が前記所定の 企型温度の目標 値を実現するように制御することを特徴とする 金型温度制御装置

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は射出成形機の連続射出成形作業中の金型温度の制御に関し、特に係る制御に用いられる金型温度推定装置と金型温度制御方法及び金型温度制御装置に関する。

[従来の技術]

一般に、射出成形機は、その連続射出成形作業中、安定した品質の良い製品を連続的に生産するためには、成形用金型の温度を精度良く制御することが必要である。

ところで、成形用金型のキャビティ内に成型材料である溶融切脂を充填して成形品を生成している。

このとき、射出装置より射出される溶融樹脂の 温度T m [℃]は、一般的に成形用金型の温度 0

そこで、本発明の技術的課題は、上記欠点に鑑み、金型温度の変動を補償し、応答速度の遅い無 媒体の制御に適した制御を行うための射出成形機 の金型温度推定装置と、それを用いた金型温度制 御装置を提供することである。

[問題点を解決するための手段]

本発明によれば、射出成形機の金型温度を、次回の射出成形サイクルに適した金型温度に設定するための射出成形機の金型温度推定装置であって、射出成形機の金型温度の実測値を検出する金型温度検出手段と、前記金型温度の実測値から、予め定められた液算式に基づいて、射出成形サイクル維の金型の時間平均温度を積積とする射出成形機の金型温度推定装置が得られる。

また、木発明によれば、射出成形機の金型の温度を調整するために該金型に熟的に接触する熱媒体の温度を制御する熱媒体温度制御手段を有する金型温度制御装置において、金型温度推定装置と指令低減算手段とを備え、該金型温度推定装置は、

前記射出成形機の金型温度と溶酸樹脂温度と過度を出ている。ともどちらか一方の実別値を検出する温度年段と、前記実別値が、方子の定められた時間と、前記は形サイクル毎の金型のの型は、前記指令値減算手段は、該時間平均温度を所における金型の温度が前記金型温度の目標値を所における金型の温度が前記金型温度制御装置射出成形機が得られる。

[作用]

本構成によれば、金型温度推定装置により、金型温度の実測値から、所定の演算に従い、各成形サイクル毎の時間平均温度を算出する。よって、刻々と変化する実時間の金型温度に対して、その時間平均を採ることから、溶融樹脂の射出毎に上昇し変助する成形用金型の温度変化を一々外乱として労虐することなく、安定した温度値(時間平均温度)を以て未来値とすることができる。この

リンダ2からの浴融樹脂を射出し、所定の射出成形サイクルに従い、成形品が形成される。

このとき、金型温度は高温度の溶融樹脂からの 無により変動する。このため、無媒体温度制御手 段である冷却水温調整装置8は、後述する金型温 度制御装置14からの冷却水温指令値⊖。に従い、 冷却水循環ポンプ7を駆動させ、次回の成形サイ クルにおいて金型1が所定の金型温度目標値⊖。 になるように制御する。

 未来値に基づいて、次回の成形サイクルにおける 金型が所定の目標的温度になるように、金型に熟 的に接触する熱媒体の温度を制御する熱媒体温度 制御手段に、精密な指令値を与えることができる。 即ち、応答速度の遅い実際の制御対象である冷却 水等の熱媒体の特質に合致した精密な制御を行う ことができる。

さらに、各成形サイクル毎の金型の時間平均温度を演算することから、その演算式を、状態空間表現に対応させることができる。この状態空間表現は、金型の任意の地点の温度と金型内の熱伝導率とに関する簡単な演算式として表現されることから、いわゆる、アナログからデジタル系に変換した新規な制御系設計手法として利用することができ、精密かつ迅速な制御を行うことができる。「実施例」

次に、発明の実施例を図面を参照して説明する。 - 第1 実施例 -

第1図に示すとおり、1は金型であり、固定金型及び可動金型からなっている。金型1に射出シ

温度になるように、冷却水温調整装置8に、冷却水温指令値⊖。を出力する直列補償器10とから構成されている。

まず、金型の熱特性のモデルと金型温度の計算 球内の非定常熱伝導への近似とを行うに際し、第 2 図を用いて、以下の仮定を行う。

①固定金型及び可動金型1100及び112と固定プラテン及び可動プラテン114及び116との接合面近傍に加熱装置(図示せず)を設置し、接合面における固定金型及び可動金型110及び112からの放热を補償することとして、この接合面を断熱面として取扱う。

②溶融樹脂(図示しない)から固定金型及び可

動金型1110及び112への伝熱は、樹脂射出開始時にだけなされ、成形用空隙の近傍に溶融樹脂の温度の平面が一様な厚みをもって、金型の分割面上に瞬間的に形成されると仮定する。

③固定金型及び可動金型 1 1 0 及び 1 1 2 は、 分割面に関し、対象な温度分布を仮定し、分割面 を断熱而として扱う。

④固定金型及び可動金型110及び112から 周囲外気への放熱は無視する。

次に、第3図のように、固定金型110を線に近似すると、固定金型110の金型成形面130 と金型内冷却水管路132との間の熱伝導を非定常熱伝導として扱い、その温度分布をA。、A、、r、を用いて、第1式のように定義する。尚、

$$\theta = \Theta$$

$$+ \frac{2}{a} \sum_{\sigma=1}^{\infty} e^{-\frac{\pi \pi^{2} \pi^{2} \pi^{2}}{2}} \cdot \sin \frac{S \pi \Gamma}{a} \int_{0}^{a} f_{1}(\lambda) \sin \frac{S \pi \Gamma}{a} d\lambda$$

$$+ \frac{2a\Theta}{\pi \Gamma} \sum_{\sigma=1}^{\infty} \frac{(-1)^{5}}{S} e^{-\frac{\pi \pi^{2} \pi^{2} \pi^{2}}{2}} \cdot \sin \frac{S \pi \Gamma}{a}$$

$$\cdots (6)$$

なお、ここで、 f 、 (r) を、 第 i-1 サイクル における最終状態 θ 、、 = T と 第 (7) 式 \sim 第 (1 0) 式を用いて定義する。

$$f : (r) = \theta_{t} : -1 = T : 0 < r < r_{0} - 4r$$
... (7)

$$f_{1}(r) = T_{R}, r_{0} - A r \le r \le r_{0}$$

$$f_{i}(r) = \theta_{i-1} = T$$
, $r \circ \langle r \leq a \rangle$

$$\theta : \theta = \tau = \Theta \qquad \qquad \cdots \quad (1 \ 0)$$

但し、Ta [℃] は溶融 樹脂温度である。 更に、f、(r)について、第(11)式~第 (13)式のように補間を行う。 r [m] は仮想的な量、Δ r [m] は溶融切脂温度の平面の厚み、また、温度分布は半径方向のみとして扱う

$$r_0 = r_1 (A_0 + \sqrt{A_0 \cdot A_1}) / (A_1 - A_0), A_1 > A_0 \cdots (1)$$

次に、第(1)式の非定常熱伝導方程式を、第 (2)式~第(5)式の個級分方程式で表す。

$$\eth$$
 (r θ) / \eth t, = κ \eth 2 (r θ) / \eth r 2

$$\theta \text{ ti=0}=f, (r) \qquad \cdots (3)$$

$$\theta_{r-1} = \theta_{r-1} = \theta_{r-1} = \theta_{r-1} = \theta_{r-1}$$

$$0 \le t_1 \le T$$
 ... (5)

但し、0 [℃] は金型の温度、κ [㎡/s] は温度伝導率、Θ [℃] は冷却水温度、f ((r) [℃] は第 i サイクルにおける初期条件、下 [s] は射出周期である。

第(2)式~節(5)式の偏微分方程式を各サイクル毎に解析的に解くと、時刻 t. における温度 θ は第6式 (川下研介:熱伝導論、P334、河出書房1941)のようになる。

$$0 = S_{0} < S_{1} < S_{2} \cdots S_{N-1} < S_{N} \cdots (11)$$

$$f_{1} (r) = f_{1} (S_{1}), 0 < r < S_{1} \cdots (12)$$

$$f_{1}(r) = (f_{1}(S_{1}) - f_{1}(S_{1+1}))$$

$$/(S_{1} - S_{1+1}) \cdot r + (S_{1} \cdot f_{1}(S_{1+1}))$$

$$-S_{1+1} \cdot f_{1}(S_{1}) / (S_{1} - S_{1+1}),$$

$$S j < r < S j + 1 \qquad \cdots (13)$$

これを用いて、第(7)式の第2項の積分を解析的に解く。ここで、その計算例として、第10サイクルの解を第4図に示す。

次に、第(6)式の解θに関して、下記の第 (14)式により、各サイクル毎の時間平均温度 θ 1 (11) [℃]が求められる。

$$\Theta_{(1)} + \frac{2}{arI} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^2 \left(e^{-\frac{kB^2\pi^2}{a^2}} T^{-1}\right)}{-k S^2 \pi^2} \cdot \sin \frac{S\pi r}{a} X$$

$$\int_0^a \lambda \left(f \cdot (\lambda) - \Theta \cdot \sin \frac{Sr\lambda}{a} d\lambda \right)$$

... (14)

この計算例を第5図に示す。

なお、上記が(6)式とが(14)式における 無限級数は、実用上、有限項数で打切ることができる。又、実初の時間平均温度と、が(14)式 の計算値との適合度は、水と4 rの調整によって 向上させることができる。

次に、状態空間表現を用いた演算式 (ダイナミックシステムのディジタル制仰: G. F. フランクリン、J. D. パウエル若、羽田修正訳、森北出版、(1985),pp128~133)を説明する。

先ず、本実施例における状態空間表現を用いた 凝算式は、先の第(6)式を展開した第(14) 式を、さらに、無限次元から有限次元に変換、即 ち、アナログからデジタル系に変換するものであ る。これを、下記の第(15)式に示す。

 $X_{(1+1)} = A X_{(1)} + b \Theta_{(1)} + e T_A$

 $Y_{(1)} = C X (i) + d \Theta_{(1)} + f T_R$

... (15)

ここで、X (1) 、 X (1) は共に推定値であり、 夫々、第1回目及び第1+1回目の射出成形サイ クルにおける射出直前の金型内の温度分布を表現

ここで、補正部25は、各射出成形サイクル終了後、金型温度センサ11により検出された金型温度に基づく時間平均温度の実測のソーニ・と演算された時間平均温度の(ここ)とを入力して、演算部24の演算内容におけるバラメータを、実測値ソーニ・に対応するように補正する。さらに、演算部24は、バラメータを補正される度に、所

する状態ベクトル、 〇 m, は第1回目の射出成形サイクルにおける冷却水温度、 T, は溶散切脂の温度、 Y m, d 第1回目の射出成形サイクルにおける金型の時間平均温度の推定質である。 即ち、第(15)式とは、 Y m, , , , X m, , , ,

X (1) , Θ (1) , Τ a に関する状態空間表現であり、換音すれば、金型温度の検出値と金型内の熱 伝導とに関する簡単な液算式に基づいて、各射出 成形サイクル毎の金型の時間平均温度を与えるも のである。

- 第2の実施例 -

第2の実施例を第6図に示す。但し、第1図と 同一の参照符号により示されるものは、同様の機 能を有し、その説明を省略する。

本実施例の金型温度制御装置14は、金型の時間平均温度を液算する金型温度推定部(図示しない)と、伝送線16からの金型温度目標値を受け、冷却水温調整装置8への指令値を液算する指令値減算部(図示しない)とからなる液算部24と、さらに、液算部24の液算内容を補正する補正部

定の金型温度を実現しうる冷却水温度 O ・を再計算する。

なお、樹脂温度T a の変動が小さい場合には、 樹脂温度T a も一定値として扱い、溶融樹脂温度 センサ 2 0 を省略することができる。

次に、補正部25によるパラメータの補正液算 内容を具体的に説明する。

まず、金型温度推定部における金型の時間平均温度 Y (1)、 は、第1の実施例に記載したように、下記の状態空間表現を用いた第(16)式で表される。

 $X_{(1+1)} = A(x) X_{(1)} + b(x) \Theta_{(1)} + e(x) T_n$

 $Y_{(1)} = C_{(1)} X_{(1)} + d_{(1)} \Theta_{(1)} + f_{(1)} T_{\pi} \cdots (16)$

第(15)式と同様に、× (1), 、× (1), は共に推定値であり、失々、第1回目の出成形サイクルにおける射出直前の金型内の温度分布を表現する状態ベクトル、 Θ (1), は第1回目の射出成形サイクルにおける冷却水温度、 T R は溶融樹脂の温

以下介白

度、Y (1) ... は \$\overline{1}\$ 回目の射出成形サイクルにおける 金型の時間平均温度の推定値である。また、A (x), b (r) 、 C (r) 、 d (r) 、 e (r) 、 f (r) は、 x をパラメータとする 行列である。

一方、袖正部25では、まず、第1回目の射出成形サイクル終了後、金型温度センサ11からの金型温度の実測値から、第1回目の射出成形サイクルにおける金型の時間平均温度の実測値といい。 を求める。次に、実際に検出された時間平均温度 ソロローと演算部24より演算された時間平均温度 度子ロローとの差から、バラメータ K の制正分 ム K を下記の第(17)式に共づいて計算する。

$$\Delta \kappa = -\kappa \cdot (Y_{(1)}, \dots, -Y_{(1)}, \dots)$$

$$(X \otimes (1+1) = Y (1) **.)$$
 ... (1.7)

但し、X a (1441) は、X (1441) なるベクトルの 第 m 行目の要案で、 金型温度センサ 1 1 が金型 1 の温度を検出する任意の位置の時間平均温度の推 定値である。

ここで、第(17)式は、金型の時間平均温度 $\theta_{1(1)}$ を求める第(14)式より解析的に求め

値)が再計算され、冷却水温調整装置8に出力される。

係る指令値 θ ・ は、下配の第(20)式に基づいて計算されている。

$$X^{\circ} = A(x) X^{\circ} + b(x) \Theta^{\circ} + e(x) T^{\circ}$$

 $\theta_{r} = C(x) X^{\circ} + d(x) \Theta^{\circ} + e(x) T^{\circ}$
... (20)

但し、X・はX (i.e.) と同じサイズのベクトルである。

このように、袖正部25で演算部24のパラメータ κ を袖正する際に、未知パラメータ (κ + Δ κ) を同定しながら状態変数 (X ロ・ロ・・) を推定する機構を適応観測器 (適応制御: 市川邦彦ほか、昭晃堂、(1984) PP.54) と定義する。

- 第3の実施例-

第3の実施例を、第7図及び第8図に示す。但 し、第1図と同一の参照符号により示されるもの は、同様の機能を有し、その説明を省略する。

本実施例の金型温度制御装置 1 4 は、溶融樹脂 温度センサ 2 0 と、金型温度センサ 1 1 と、適応 られる。即ち、第1回目の射出成形サイクルにお いて、バラメータκのΔκは、

$$\Delta \kappa = - \kappa \cdot (Y_{tiles}, - Y_{tiles}) /$$

また、第(17)式の修正則では、袖正都15 の補正動作の感度が高すぎる場合に、 $0 < \alpha < 1$ なる適当な数 α を用いて、

$$\Delta \kappa = -\alpha \kappa \cdot (Y_{(1)}, ..., -Y_{(1)}, ...) /$$

$$(X_{\pi_{(1+1)}} - Y_{(1)}, ...) \cdots (19)$$
ELT 6 μ N.

これにより、第(17)式により得られた Δ κ を用いて、補正部 2 5 は、まず、演算部 2 4 の演算内容(第(17)式)におけるパラメータ κ を、 κ + Δ κ に補正する。同時に、演算部 2 4 では、パラメータ κ が更新される度に、所定の金型温度の目標値 θ r を実現しうる冷却水温度 Θ * (指令

観測器からなる推定部34と、推定した金型内の 温度分布に基づいてフィードバック量を計算する フィードバック量計算部35とを有している。ま た、金型温度平均値計算器18が、推定部34に 内蔵されており、金型温度センサ11からの金型 温度の実測値から、射出成形サイクル終了後の金 型の時間平均温度の実測値У (1)。・・を算出してい る。

まず、推定部34では、第1の実施例と同様に、第1回目の射出成形サイクルにおける射出直前の 金型内の温度分布 X 、、、、第1回目の射出成形サイクル中における冷却水温度 O、溶融樹脂温度 TRから、第(15)式に従い、第1回目の射出 の時間平均温度 Y 、、・・・と、第1+1回目の射出 直前の金型内の温度分布 X 、、・・・・とを算出する。

次に、第1回目の射出成形サイクル終了後、金型温度平均値計算器18により、第1回目の金型の時間平均温度の実調値ソ (1)。 が算出される。

このとき、推定部34は、上記第(15)式より算出された第1回目の金型の時間平均温度

Y いい・・と、金型温度平均値計算器 1 8 より得られた金型の時間平均温度の実調値 Y いい・・との値逆に、しを乗じ、第 i+i 回目の射出直前の金型内の温度分布 X いい・・を、実測値 Y いい・・に Y いい・・が一致するように補正する。推定部 3 4 からの金型内の温度分布 X いいい・・は、伝送線 1 7 を介して、フィードバック量計算部 3 5 に出 力される。

フィードバック量計算都35は、しを乗じることにより充分特度良く推定された金型内の温度分布× (1・1) に基づいて、第1回目の金型内の温度分布× (1・1) に、所定の金型の目標温度の、を実現するように、Kを乗じ、フィードバック量を計算する。得られたフィードバック量は、伝送線12を介して加算器3に帰還し、所定の金型目標温度の、と加算されて、冷却水温調整装置8に出力される。但し、K、しは、共に列ベクトルである。

なお、推定部34に相当する適応観測器とフィードバック量計算器35とを有する場合の制御系

定を行うことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の第1 の実施例の金型温度制御装置を備えた射出成形機のブロック図、第2 図は金型を簡略化した透視斜視図、第3 図は固定金型を球に近似させた場合を表すモデル図、第4 図は第1 のサイクルにおける金型内の温度分布の変化を示す図、第5 図は第4 のの間平均温度の実施の金型温度制御装置のブロック図である。

1 … 金型、 2 … 射出シリンダ、 3 … 加算器、 7 … 冷却水循環ボンプ、 8 … 冷却水温調整装置、 1 0 … 直列補償器、 1 1 … 金型温度センサ、 1 3 … フィードバック補償器、 1 4 … 金型温度制卸装

の設計方法には、「ダイナミックシステムのディジタル制仰; G. F. フランクリン, J. D. パウエル著、羽根田博正訳、森北出版、(1985), pp 139)」を用いても良い。

また、第1、第2及び第3の実施例において、 冷却水温度は、実測値を用いてもよく、また、設 定値通りに調整されていると仮定して、その設定 値を用いてもよい。同様に、溶融切脂温度も、実 初値を用いてもよく、また、設定値通りに調整さ れていると仮定して、その設定値を用いてもよい。 [発明の効果]

以上の説明のとおり、本売明の射出成形機の金型温度推定装置によれば、連続射出成形作業中において、金型温度の実測値から射出成形サイクル毎の金型の時間平均温度を推定することから、金型の温度変動を、外乱として扱うことなく補償することができ、応答速度の遅い熱媒体に適した制御を行うことができる。

また、金型の時間平均温度を用いることから、 状態空間表現を以て、簡単な式で、精度の良い推

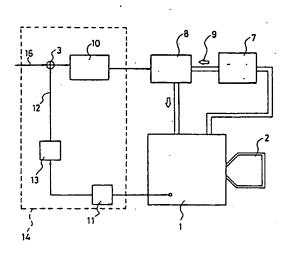
置、16… 金型温度目標値用伝送線、18… 金型温度平均値計算器、20… 溶験倒脂温度センサ、24… 演算部、25… 補正部、34… 推定部、35…フィードバック量計算部。

15.现人 (7783) 并理士 池 田 遼 保

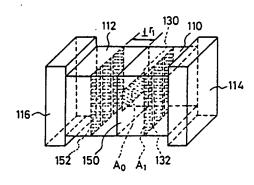


特別平1-99826(8)

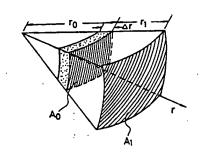
第 1 図



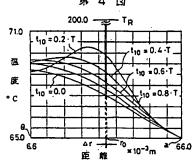
第 2 図



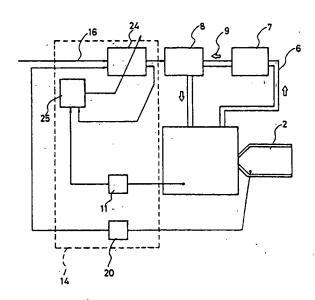
第 3 図



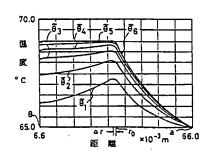
45° A 500



第6図



第 5 図



16 35 17

手統 補正 醬

昭和62年//月27日

特許庁長官 小川邦夫 段

1. 事件の表示

昭和62年特許願第256288号

2. 発明の名称

射出成形機の金型温度推定装置と 金型温度制御装置

3. 補正をする者

平件との関係 特許出願人

名 称 (210) 住友重機械工業株式会社

4. 復代理人 〒105

住 所 東京都港区西新橋1丁目4番10号

第三森ビル TEL (591)1507:1523

氏 名 (5841)弁理士 芦 田 は

芦辨 昭理

(ほか2名)

5. 補正命令の日付

自発補正



6. 補正の対象

M

80

1) 明細書全文

7. 補正の内容

1) 別紙のとおり

明相書

1. 発明の名称

射出成形機の金型温度推定装置と 金型温度制御装置

2. 特許請求の範囲

1. 射出成形機の金型温度を、次回の射出成形サイクルに適した金型温度に設定するための射出成形機の金型温度と設定において、射出成形機の金型温度と溶験樹脂温度との少なくともどちらか一方の実測値を検出する温度検出手段と、前記実測値から、予め定められた演算式に基づいて、射出成形サイクル毎の金型の時間平均温度を特徴とする射出成形機の金型温度推定装置。

2. 特許請求の範囲第1項記載の射出成形機の金型温度推定装置において、前記演算式は、射出成形サイクル時間をサンプル周期とする離散時間系における状態空間表現を用いることを特徴とする

装置.

5. 特許請求の範囲第4項記載の企型温度制御装置において、前記時間平均温度演算手段及び指令 値演算手段は、適応観測器を以て実現されること を特徴とする金型温度制御装置。

6. 特許請求の範囲第5項記載の金型温度制御装置において、前記適応観測器は、射出成形サイクル終了後に、前記実測値から予め定められた演算式に基づいて演算された射出成形サイクル毎の金型の時間平均温度と当該射出成形サイクルにおいて実測した金型時間平均温度とを比較して、前記演算式のパラメータを、前記実測した金型時間平均温度に対応するように補正することを特徴とする金型温度制御装置。

7. 特許請求の範囲第5項記載の金型温度制御装置において、前記適応観測器は、射出成形サイクル終了後に、前記演算された金型時間平均温度と当該射出成形サイクルにおいて実測した金型時間平均温度との偏差に基づいて、前記熱媒体温度制御手段に与えられる指令値のためのフィードバッ

射出成形機の金型温度推定装置。

4. 特許請求の範囲が3項記載の金型温度制御装置において、前記液算式は、射出成形サイクル時間をサンプル周期とする離散時間系における状態空間表現を用いることを特徴とする金型温度制御

ク量を、的記指令値が前記所定の金型温度の目標 値を実現するように制御することを特徴とする金 型温度制御装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は射出成形機の連続射出成形作業中の金型温度の制御に関し、特に係る制御に用いられる金型温度推定装置と金型温度制御方法及び金型温度制御装置に関する。

[従来の技術]

一般に、射出成形機は、その連続射出成形作業中、安定した品質の良い製品を連続的に生産するためには、成形用金型の温度を特度良く制御することが必要である。

ところで、成形用金型のキャビティ内に成型材料である溶融樹脂を充填して成形品を生成している。

このとき、射出装置より射出される溶融樹脂の 温度で a [で]は、一般的に成形用金型の温度 θ [℃]よりも高い。このため、溶散樹脂の射出年 に、成形用金型の温度は上昇し、変動する。

しかしながら、従来は係る金型温度の変動を抑制するために、金型の温度を調節する冷却水等の 熱媒体の供給装置を、金型が所定の目標温度に安 定するまで、オペレータが試行錯誤的に操作して いた。

[発明が解決しようとする問題点]

このように、従来の技術では、金型温度の変動を推定することなく、オペレータの試行錯誤に頼っていることから、製品歩留りが低いのが現状である。

しかも、係る金型温度の変動を単に外乱として 扱う一般的な自動制御では、精度良く金型の温度 を制御することが困難である。

また、現実には、応答速度が非常に遅い冷却水等を熱媒体に用いて、金型の温度の調整操作を行っているため、金型等の実際の温度に一々対応させた実時間毎の制御では、却って、安定性の悪い制御を行ってしまうという問題もあった。

[作用]

本相成によれば、金型温度推定装置により、金型温度の実調値から、所定の演算に従い、各成形サイクル毎の時間平均温度を算出する。よって、刻々と変化する実時間の金型温度に対して、その時間平均を採ることから、溶酸樹脂の射出毎に上昇し変動する成形用金型の温度変化を一々外乱として考慮することなることができる。この地域によりないません。

そこで、本発明の技術的課題は、上記欠点に鑑み、金型温度の変動を補償し、応答速度の遅い熱 銀体の制御に適した制御を行うための射出成形機 の金型温度推定装置と、それを用いた金型温度制 御装置を提供することである。

[問題点を解決するための手段]

本発明によれば、射出成形機の金型温度を、次回の射出成形サイクルに適した金型温度に設定するための射出成形機の金型温度推定装置であって、射出成形機の金型温度の実測値を検出する金型温度検出手段と、前記金型温度の実測値から、予め定められた演算式に基づいて、射出成形サイクル毎の金型の時間平均温度を演算する時間平均温度の金型温度推定装置が得られる。

また、本発明によれば、射出成形機の金型の温度を調整するために該金型に熱的に接触する熱媒体の温度を制御する熱媒体温度制御手段を有する金型温度制御装置において、金型温度推定装置と指令値減算手段とを備え、該金型温度推定装置は、

未来値に基づいて、次回の成形サイクルにおける 金型が所定の目標値温度になるように、金型に無 的に接触する無媒体の温度を制御する無媒体温度 制御手段に、精密な指令値を与えることができる。 即ち、応答速度の遅い実際の制御対象である冷却 水等の無媒体の特質に合致した精密な制御を行う ことができる。

さらに、各成形サイクル毎の金型の時間平均温度を演算することから、その演算式を、状態空間表現に対応させることができる。この状態空間表現は、金型の任意の地点の温度と金型内の熱伝導中とに関する簡単な演算式として表現されることから、いわゆる、アナログからデジタル系に変換した新規な制御系設計手法として利用することができ、精密かつ迅速な制御を行うことができる。
「実施例」

次に、発明の実施例を図面を参照して説明する。 - 第1 実施例 -

第1図に示すとおり、1は金型であり、固定金型及び可動金型からなっている。金型1に射出シ

リンダ2からの溶融団脂を射出し、所定の射出成 形サイクルに従い、成形品が形成される。

このとき、金型温度は高温度の溶酸樹脂からの 熱により変動する、このため、熱媒体温度制御手 段である冷却水温調整装置8は、後述する金型温 度制御装置14からの冷却水温指令值Θ°に従い、 冷却水循環ポンプフを駆動させ、次回の成形サイ クルにおいて金型 1 が所定の金型温度目標値 θ, になるように制御する。

金型温度制御装置14は、金型温度の実測債の 、を検出する金型温度検出手段である金型温度セン サ11と、その実測菌θに基づいて液算される今 回の射出成形サイクルにおける金型の時間平均温 度 θ 1 (10.4) を、フィードバック量として出力する フィードバック補償器13と、伝送線12を通じ て送られるフィードバック補債器13からのフィ ードバック量θ11.4.7 に、伝送線16を通じて送 られる所定の金型温度の目標値θ、を合算する加 算器3と、合算された値に基づいて、次回の射出 成形サイクルにおける金型1の温度を所定の設定

動金型への伝熱は、樹脂射出開始時にだけなされ、 成形用空隙の近傍に溶融樹脂の温度の平面が一様 な厚みをもって、金型の分割面上に瞬間的に形成 されると仮定する。

③固定金型及び可動金型110及び112は、 分割面に関し、対象な温度分布を仮定し、分割面 を断熱面として扱う。

①固定金型及び可動金型110及び112から 周囲外気への放熱は無視する。

⑤分割面と平行な冷却水温度の平面を仮定する。 以上の主な仮定に基づき、第2図に示すように、 断熱面150における溶酸樹脂温度の等温面と、 金型内冷却水管路132近傍に冷却水温度の等温 面との夫々の面積を、A。、A、[nt]とし、そ の二面間の距離を r 1 [m]とする。

次に、第3図のように、固定金型110を球に 近似すると、固定金型110の金型成形面130 と金型内冷却水管路132との間の熱伝導を非定 常熟伝導として扱い、その温度分布をΛ。, Αι, 度θは第6式(川下研介:熱伝導論、p334. r」を用いて、第1式のように定義する。尚、

温度になるように、冷却水温調整装置8に、冷却 水温指令值Θ*を出力する直列補償器10とから 構成されている.

ここで、本実施例のフィードバック 補償器13 における金型の時間平均温度 θ ι ι ι · · · · を導く演算 式(谷村、明石;第30回自動制御連合講演会、 前剧原務)と、係る演算式をモデルとして一義的 に展開され、射出成形サイクル時間をサンプル周 期とする離散時間系における状態空間表現に基づ く演算式とを下記に説明する。

まず、金型の熱特性のモデルと金型温度の計算 球内の非定常熱伝導への近似とを行うに際し、第 2図を用いて、以下の仮定を行う。

①固定金型及び可動金型110及び112と固 定プラテン及び可動プラテン114及び116と の接合面近傍に加熱装置(図示せず)を設置し、 接合面における固定金型及び可動金型110及び 112からの放熱を補償することとして、この接 合面を断熱面として取扱う。

②溶融樹脂(図示しない)から固定金型及び可

r [m]は仮想的な量、Δr[m]は溶融樹脂温 度の平面の厚み、また、温度分布は半径方向のみ として扱う。

$$r_0 = r_1 (A_0 + \sqrt{A_0 \cdot A_1}) / (A_1 - A_0), A_1 > A_0 \cdots (1)$$

次に、第(1)式の非定常熱伝導方程式を、第 (2)式~第(5)式の偏微分方程式で表す。

$$\partial (r\theta)/\partial t_1 = \kappa \partial^2 (r\theta)/\partial r^2$$

$$\theta :_{1=0} = f : (r) \qquad \dots (3)$$

$$\theta_{res} = \theta_s$$
, $a = r_0 + r_1$... (4)

$$0 \le t_1 \le T \qquad \dots (5)$$

但し、θ [℃] は金型の温度、κ [㎡/s] は 温度伝導率、 Θ [°] は冷却水温度、 f , (r) [C] は第1サイクルにおける初期条件、T [s] は射出周期である。

第(2)式~第(5)式の偏微分方程式を各サ イクル毎に解析的に解くと、時刻も、における温 河出書房1941)のようになる。

$$\theta = \Theta$$

$$+\frac{2}{a\Gamma^{\frac{n}{n-1}}} \underbrace{e}_{a\Gamma^{\frac{n}{n-1}}} \frac{kS^{\frac{n}{n-1}}t}{a^{\frac{n}{n}}} \cdot \sin\frac{S\pi \Gamma}{a} \int_{0}^{a} \Gamma_{1}\left(1\right) \sin\frac{S\pi \Gamma}{a} d\lambda$$

$$+\frac{2a\Theta}{\pi\Gamma^{\frac{n}{n-1}}} \underbrace{\frac{(-1)^{n}}{S}}_{a} \underbrace{e}_{a} \frac{kS^{\frac{n}{n-1}}\tau_{1}}{a^{\frac{n}{n-1}}} \cdot \sin\frac{S\pi\Gamma}{a} \cdots (6)$$
... (6)

なお、ここで、 f 、 (r) を、第i-1 サイクルにおける最終状態 θ 、 -i a r と第(7)式~第(10)式を用いて定義する。

$$f_{1}(r) = \theta_{t_{1-1}} = T \cdot 0 < r < r_{0}^{-4}r$$

$$\cdots (7)$$

$$f_{1}(r) = T_{1}, r_{0}^{-4} - 1 r \le r \le r_{0}^{-4}$$

$$\cdots (8)$$

$$f_{1}(r) = \theta_{t_{1-1}} = T, r_{0}^{-4} < r \le a$$

$$\cdots (9)$$

$$\theta_{10=1} = \theta \cdots (10)$$

但し、Ta[℃]は溶酸樹脂温度である。 更に、fi(r)について、第(11)式~第 (13)式のように補間を行う。

なお、上記第(6)式と第(14)式における 無限級数は、実用上、有限項数で打切ることができる。又、実測の時間平均温度と、第(14)式 の計算値との適合度は、 κと & r の調整によって 向上させることができる。

次に、状態空間表現を用いた液質式(ダイナミックシステムのディジタル制御:G.F.フランクリン、J.D.パウエル著、羽根田博正訳、森北出版、(1985),pp128~133)を説明する。

先ず、本実施例における状態空間表現を用いた 演算式は、先の第(6)式を展開した第(14) 式を、さらに、無限次元から有限次元に変換、即 ち、アナログからデジタル系に変換するものであ る。これを、下記の第(15)式に示す。

$$X_{(i+1)} = A X_{(i)} + b \Theta_{(i)} + e T_R$$
 $Y_{(i)} = C X_{(i)} + d \Theta_{(i)} + f T_R$
... (15)

ここで、 X (1) , X (1) 11 は共に推定値であり、 夫々、第1回目及び第1+1回目の射出成形サイ クルにおける射出直前の金型内の温度分布を表現

$$0 = S_{0} < S_{1} < S_{2} \cdots S_{N-1} < S_{N} \cdots (11)$$

$$f_{1} (r) = f_{1} (S_{1}), \dot{0} < r < S_{1}$$

$$f_1(r) = (f_1(S_1) - f_1(S_{1+1}))$$

$$/(S_1 - S_{1+1}) \cdot r + (S_1 \cdot f_1(S_{1+1}))$$

$$-S_{1+1} \cdot f_1(S_1) / (S_1 - S_{1+1}).$$

これを用いて、第(7)式の第2項の積分を解析的に解く。ここで、その計算例として、第10 サイクルの解を第4図に示す。

$$\theta_{1}(...) =$$

$$\Theta_{(1)} + \frac{2}{arT} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^{2} (e^{-\frac{kS^{2}\pi^{2}}{a^{2}}} I_{-1})}{-kS^{2}\pi^{2}} \cdot \sin \frac{S\pi r}{a} \chi$$

$$\int_{0}^{a} (f_{1} (\lambda) - \Theta_{(1)}) \sin \frac{S\pi \lambda}{a} d\lambda$$
... (14)

この計算例を第5図に示す。

する状態ベクトル、 Θ ιι, は第1回目の射出成形 サイクルにおける冷却水温度、 T a は溶融樹脂の 温度、 Y ιι, ... は第1回目の射出成形サイクルに おける金型の時間平均温度の推定値である。 即 5 第 (15)式とは、 Y ιι, ... , X ιι + ιι , , X ιι, , , Θ ιι, , T a に関する状態空間を現であり、換言 すれば、溶融樹脂温度の検出値と金型温度の検出 値と金型内の熱伝導とに関する簡単な演算式に基 づいて、各射出成形サイクル毎の金型の時間平均 温度を与えるものである。

- 第2の実施例-

第2の実施例を第6図に示す。但し、第1図と同一の参照符号により示されるものは、同様の機能を有し、その説明を省略する。

本実施例の金型温度制御装置14は、金型の時間平均温度を演算する金型温度推定部(図示しない)と、伝送線16からの金型温度目標値を受け、冷却水温調整装置8への指令値を演算する指令値演算部(図示しない)とからなる演算部24と、さらに、演算部24の演算内容を補正する補正部

25とを有している。なお、後述するように、液 算部24と補正部25とは、適応観測器より実現 されるものである。

ここで、補正部25は、各射出成形サイクル終了後、金型温度センサ11により検出された金型温度に基づく時間平均温度の実測値といい。と演算された時間平均温度といい。とを入力して、演算部24の演算内容におけるパラメータを、実測値といい。これでするように補正する。さらに、添算部24は、パラメータを補正される度に、所

度、Υ (1) . . . は第 i 回目の射出成形サイクルにおける金型の時間平均温度の推定値である。また、A (r)、b (r) 、 C (r) 、 d (r) 、 e (r) 、 f (r) は、κをパラメータとする行列である。

$$\Delta \kappa = -\kappa \cdot (Y_{(1)}, -Y_{(1)}, ...) / (X_{(1)}, ..., -Y_{(1)}, ...) / ... (17)$$

但し、X 8 (1.4.1) は、X (1.4.1) なるベクトルの 第 m 行目の要素で、金型温度センサ 1 1 が金型 1 の温度を検出する任意の位置の時間平均温度の推 定値である。

ここで、第(17)式は、金型の時間平均温度 θ_{1(1**} を求める第(14)式より解析的に求め 定の金型温度を実現しうる冷却水温度Θ°を再計 はする。

なお、樹脂温度下。の変動が小さい場合には、 樹脂温度下。も一定値として扱い、溶融樹脂温度 センサ 2.0 を省略することができる。

次に、補正部25によるパラメータの補正液算 内容を具体的に説明する。

まず、金型温度推定部における金型の時間平均 温度 Y (1)・・ は、第1の実施例に記載したように、 下記の状態空間表現を用いた第(16)式で表される

$$X_{(i+1)} = A(x) X_{(i)} + b(x) \Theta_{(i)}$$

+ e(x) Ta

$$Y_{(1)} = C(x) X_{(1)} + d(x) \Theta_{(1)} + f(x) T_{\alpha} \qquad \cdots (16)$$

第(15)式と同様に、 X (1) , X (1+1) は共に推定値であり、 夫々、 第1回目の出成形サイクルにおける射出直的の金型内の温度分布を表現する状態ベクトル、 O (1) は第1回目の射出成形サイクルにおける冷却水温度、 T R は溶融樹脂の温

られる。即ち、第1回目の射出成形サイクルにお いて、パラメータκのΔκは、

$$\Delta \kappa = - \kappa \cdot (Y_{(1),\bullet\bullet}, -Y_{(1),\bullet\bullet}) /$$

(a Y (1) ... / a K)

として求められる。このとき、第(14)式によれば、8 Y (1)。 / 8 K が、解析的に求められることから、それを第(18)式に代入して、第(17)式が得られる。

また、第(17)式の修正則では、補正部15 の補正動作の態度が高すぎる場合に、 $0<\alpha<1$ なる適当な数 α を用いて、

$$\Delta \kappa = -\alpha \kappa \cdot (Y_{(1)}, -Y_{(1)}, -Y_{(1)}, ...) /$$
(X ε (1+1) - Y (1) ...) ... (19)

これにより、第(17)式により得られた Δ κ を用いて、補正部 2 5 は、まず、演算部 2 4 の演算内容(第(17)式)におけるパラメータ κ を、 κ + Δ κ に補正する。同時に、演算部 2 4 では、パラメータ κ が更新される度に、所定の金型温度の目標値 θ r を実現しうる冷却水温度 θ * (指令

(塩)が再計算され、冷却水温調整装置8に出力される。

係る指令値号・は、下記の第(20)式に基づいて計算されている。

 $X^{\circ} = A(x) X^{\circ} + b(x) \Theta^{\circ} + e(x) T_{R}$ $\theta_{r} = C(x) X^{\circ} + d(x) \Theta^{\circ} + e(x) T_{R}$

... (20)

但し、X・はX (1.4.1) と同じサイズのベクトルである。

このように、補正部25で演算部24のパラメータ × を補正する際に、未知パラメータ (× + Δ ×) を同定しながら状態変数 (X ······) を推定する機構を適応観測器 (適応制御; 市川邦彦ほか、昭晃堂、(1984) PP.54) と定義する。

- 第3の実施例-

第3の実施例を、第7図及び第8図に示す。但 し、第1図と同一の参照符号により示されるもの は、同様の機能を有し、その説明を省略する。

本実施例の金型温度制御装置14は、溶融機能 温度センサ20と、金型温度センサ11と、適応

Y (1,1・・・と、金型温度平均値計算器 1 8 より得られた金型の時間平均温度の実測値 Y (1)1・・・との偏差に、 L を乗じ、 第 1+1 回目の射出直前の金型内の温度分布 X (1・1)1・・・に Y (1)1・・・が一致するように補正する。 推定部 3 4 からの金型内の温度分布 X (1・1)1 は、 伝送線 1 7 を介して、 フィードバック量計算部 3 5 に出力さ

フィードバック量計算部35は、しを乗じることにより充分特度良く推定された金型内の温度分布X(11・11)に基づいて、第1回目の金型内の温度分布X(11)に、所定の金型の目標温度の・を実現するように、Kを乗じ、フィードバック量を計算する。得られたフィードバック量は、伝送線12を介して加算器3に帰還し、所定の金型目標温度の・と加算されて、冷却水温調整装置8に出力される。但し、K, Lは、共に列ベクトルである。

なお、推定部34に相当する適店観測器とフィードバック量計算器35とを有する場合の制御系の設計方法には、「ダイナミックシステムのディ

まず、推定部34では、第1の実施例と同様に、第1回目の射出成形サイクルにおける射出直前の金型内の温度分布× (1)、第1回目の射出成形サイクル中における冷却水温度 〇、溶融樹脂温度 TRから、第(15)式に従い、第1回目の金型の時間平均温度 Y(1)・・と、第1+1回目の射出直前の金型内の温度分布× (1・1) とを算出する。

次に、第1回目の射出成形サイクル終了後、金型温度平均値計算器18により、第1回目の金型の時間平均温度の実測値以 (1) *** が算出される。

このとき、推定部34は、上記第(15)式より算出された第1回目の金型の時間平均温度

ジタル制御: G. F. フランクリン, J. D. パウエル著, 羽根田博正訳, 森北出版, (1985), pp 139)」を用いても良い。

また、第1、第2及び第3の実施例において、 冷却水温度は、実測値を用いてもよく、また、設 定値通りに調整されていると仮定して、その設定 値を用いてもよい。同様に、溶融樹脂温度も、実 測値を用いてもよく、また、設定値通りに調整さ れていると仮定して、その設定値を用いてもよい。 [発明の効果]

以上の説明のとおり、本発明の射出成形機の金型温度推定装置によれば、連続射出成形作業中において、金型温度の実測値から射出成形サイクル毎の金型の時間平均温度を推定することから、金型の温度変動を、外乱として扱うことなく補償することができ、応答速度の遅い無媒体に適した制御を行うことができる。

また、金型の時間平均温度を用いることから、 状態空間表現を以て、簡単な式で、精度の良い推 定を行うことができる。

4. 図面の簡単な説明

1 … 金型、 2 … 射出シリンダ、 3 … 加算器、 7 … 冷却水循環ボンプ、 8 … 冷却水温調整装置、 1 0 … 直列補債器、 1 1 … 金型温度センサ、 1 3 … フィードバック補債器、 1 4 … 金型温度制御装置、 1 6 … 金型温度目標値用伝送線、 1 8 … 金型

温度平均値計算器、20…溶酸樹脂温度センサ、24…液算部、25…抽正部、34…推定部、35…フィードバック量計算部。

N型人 (5841) 非理士 芦 田 : 1

